

2018年4月23日

各 位

一般社団法人日本包装機械工業会
専務理事 金澤 信

『学内ミニ合同企業説明会』開催のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素、当会諸事業に格別のご支援ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、来る6月26日(火)に東京工科大学八王子キャンパス（東京・八王子市）におきまして、同大学の新4年生および新大学院2年生を対象として、『学内ミニ合同企業説明会』を開催いたします。
つきましては、別添開催概要をご高覧のうえ、奮ってご参加賜りますようここにご案内申し上げます次第です。

謹白

<これまでの経緯>

年月日	場 所	内 容
2017年10月5日	東京ビッグサイト (JAPAN PACK 2017 会期3日目)	東京工科大学と(一社)日本包装機械工業会による包括的連携・協力に関する協定締結
2017年11月29日	東京工科大学 八王子 キャンパス	学生向け『包装関連業界説明会』開催
2018年3月28日	包装機械会館	会員向け『新インターンシップ事例紹介および意見交換会』開催

◆本件に関するお問い合わせにつきましては、下記までお願い致します◆

一般社団法人日本包装機械工業会 業務部

東京都中央区新川 2-5-6 包装機械会館 3階(〒104-0033)

TEL : 03-6222-2277 / FAX : 03-6222-2280 / E-mail : sato@jpmma.or.jp

担当 : 佐藤

『学内ミニ合同企業説明会』開催概要

1. 日 時 2018年6月26日(火) 13:00~15:30 ※就活第1ラウンド終了後
2. 会 場 東京工科大学 八王子キャンパス
住所：東京都八王子市片倉町 1404-1(192-0982) /電話：042-637-2111
URL：www.teu.ac.jp/campus/access/006644.html
3. 内 容 東京工科大学の学生が企業ブースを訪れ、会社概要や今後のエントリー・選考試験等について聞くとともに、質疑応答等を行います。
4. 対 象 1) 工学部、コンピュータサイエンス学部、メディア学部、応用生物学部の新4年生
2) 大学院バイオ・情報メディア研究科の新2年生
※卒論研究の合間に参加の学生もいるため、服装は自由となっております。
5. 想定人数 約 30名(最少人数)の学生が参加企業ブースを訪問する予定となっております。※原則事前予約制といたしますが、当日参加も可能とします。
6. 説明時間 1回(1~2名)あたり 20~30分程度
※開始・終了のチャイムはございません。各企業にて適宜お願い致します。
7. 募集企業 最大 15社
※お申込み順先着にて定員になり次第、締切とさせていただきます。
8. 参加費 無料
9. 締 切 2018年5月18日(金)
10. お 申 込 お手数ですが、別紙参加申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mail (sato@jpmma.or.jp)または FAX(03-6222-2280)でお申し込みください。

以下、ご持参ください。
 - 会社パンフレット
 - パソコン・タブレット等の説明用機器(電源は各社にてご用意ください)
 - 包装サンプル2, 3品(当日ミニ包装サンプルブースを開設いたします)

※お荷物の事前発送は可能です。また、余ったパンフレットやサンプルは、同校キャリアサポートセンターに置くことができます。詳細につきましては、参加者の皆様に別途ご案内いたします。